

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3510d				
形名		/2603	/2620	/2623	/2630	/2637
形番		TN8100-2387T	TN8100-2388T	TN8100-2389T	TN8100-2390T	TN8100-2391T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637v4
	動作周波数	1.70GHz	2.10GHz	2.60GHz	2.20GHz	3.50GHz
	標準搭載数/最大搭載数	1/2				
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	15MB	20MB	10MB	25MB	15MB
	コア数/スレッド数(T)(1CPU)	6C/6T	8C/16T	4C/8T	10C/20T	4C/8T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 (4GB/s)				
	インテル®パーチャライゼーション・テクノロジー	対応				
	インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー	—	対応			
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー	—	対応				
チップセット		インテル® C612 チップセット				
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), TSV Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB)				
	搭載メモリ	DDR4-2400 Registered DIMM (4/8/16/32GB), DDR4-2400 TSV Registered DIMM (64GB)				
	最大動作周波数	1866MHz	2133MHz			2400MHz
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)				
	メモリスベアリング	対応				
	メモリモラーリング	対応				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	—			
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 16TB (8x 2TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), 2.5 型 SSD: SATA 12.8TB (8x 1.6TB), SAS 3.2TB (8x 400GB)			
		ホットスワップ	対応			
	インターフェース規格と RAID 構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)				
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1				
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2				
	拡張ベイ	—				
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザカード手配で、PCI Express 3.0(x16 レーン, x16 ソケット)に変更が可能)				
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB				
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200				
標準インターフェース		5x USB3.0 *3 (2x 前面(TypeA), 2x 背面(TypeA), 1x 内部(TypeA)), 3x USB2.0 *3 (2x 背面(TypeA), 1x 内部(Box 10pin)), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面), 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (4x 1000BASE-T, 2x 10GBASE-T もしくは 2x 1000BASE-T + 2x 10GBASE-SFP+の LOM カードを選択必須)				
キーボード・マウス		オプション				
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)				
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)				
外形寸法(幅×奥行×高さ) *5		439.8mm × 722.0mm × 43.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず)				
		482.4mm × 816.0mm × 44.1mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)				

質量(最小 *4 /最大)	15.3kg / 21.2kg (レール含む)				
電源	<p>標準搭載なし(セレクトラブルオプション)</p> <p>AC 電源ユニット(TN8181-121T,122T)</p> <p>460W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2)</p> <p>AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)</p> <p>AC 電源ユニット(TN8181-118T)</p> <p>800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2)</p> <p>AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)</p>				
消費電力(100V 最大構成時、25℃、高負荷時)	329VA/327W	417VA/414W	412VA/410W	435VA/432W	529VA/525W
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)	526VA/523W	588VA/584W	586VA/582W	613VA/609W	665VA/660W
消費電力(200V 最大構成時、25℃、高負荷時)	326VA/323W	412VA/410W	408VA/405W	430VA/427W	523VA/520W
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)	521VA/517W	583VA/578W	580VA/576W	607VA/602W	658VA/654W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率(W/GTOPS) *7	対象外 *6				
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	53.2dB			60.3dB
温度/湿度条件	<p>動作時: 5~40℃(オプション適用時: 5~45℃, 構成制限あり), 保管時: -10~55℃</p> <p>動作時: 20~80%, 保管時: 20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)</p>				
主な添付品	スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチラックレール, フロントベゼル				
対応 OS	Windows	<p>Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise,</p> <p>Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter,</p> <p>Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter</p> <p>Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter</p>			
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 6.7(x86_64)以降, Red Hat® Enterprise Linux® 7.2 以降			
	VMware	VMware ESXi™ 5.5 Update 3, VMware ESXi™ 6.0 Update1			

*1: 内蔵 DVD-ROMまたは内蔵 DVDSuperMULTI を全システムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付 DVD-ROM をシステムで最低 1 式は必ず手配してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 6.0 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

*4: 動作可能な最小構成(1x CPU, 2x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, LOM カード)

*5: 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「防塵キット・防塵フィルター」の項を参照してください。

*6: 省エネ法(2011 年度基準)の規制対象外です。

*7: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

製品環境諸元一覧

国際エネルギー計画基準への適合 (Y/N)		適合予定				
低電力モード消費電力(W)		82.9	82.6	82.7	83.2	86.6
グリーン購入法特記事項(2016年2月閣議決定)		対象外				
省エネ法関連特記事項		省エネ法規制対象外 *1				
リサイクル設計 (Y/N)		Y				
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N				
	使用箇所	-				
リサイクル関連特記事項		25g以上の本体樹脂部品の一部に材料表示				
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		- (紙媒体の添付無し)				
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDOs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)		Y				
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)		N				
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N				
梱包材へのPVCの不使用 (Y/N)		Y				

*1: 200GTOPSを超えるため省エネ法(2011年度目標基準)規制対象外です。

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3510d				
形名		/2640	/2650	/2650L	/2667	/2680
形番		TN8100-2392T	TN8100-2393T	TN8100-2394T	TN8100-2395T	TN8100-2396T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2640v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650Lv4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2667v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2680v4
	動作周波数	2.40GHz	2.20GHz	1.70GHz	3.20GHz	2.40GHz
	標準搭載数/最大搭載数	1/2				
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	25MB	30MB	35MB	25MB	35MB
	コア数®/スレッド数(T)(1CPU)	10C/20T	12C/24T	14C/28T	8C/16T	14C/28T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 (4GB/s)				
	インテル®バーチャライゼーショ ン・テクノロジー	対応				
	インテル®ハイパー・スレディ ング・テクノロジー	対応				
	インテル®ターボ・ブースト・テク ノロジー	対応				
チップセット		インテル® C612 チップセット				
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), TSV Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB)				
	搭載メモリ	DDR4-2400 Registered DIMM (4/8/16/32GB), DDR4-2400 TSV Registered DIMM (64GB)				
	最大動作周波数	2133MHz	2400MHz			
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)				
	メモリスベアリング	対応				
	メモリモラーリング	対応				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-			
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 16TB (8x 2TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), 2.5 型 SSD: SATA 12.8TB (8x 1.6TB), SAS 3.2TB (8x 400GB)			
		ホットスワップ	対応			
	インターフェース規格と RAID 構 成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)				
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1				
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2				
	拡張ベイ	-				
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザカード手配で、PCI Express 3.0(x16 レーン, x16 ソケット)に変更が可能)				
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB				
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200				
標準インターフェース		5x USB3.0 *3 (2x 前面(TypeA), 2x 背面(TypeA), 1x 内部(TypeA)), 3x USB2.0 *3 (2x 背面(TypeA), 1x 内部(Box 10pin)), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面), 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (4x 1000BASE-T, 2x 10GBASE-T もしくは 2x 1000BASE-T + 2x 10GBASE-SFP+の LOM カードを選択必須)				
キーボード・マウス		オプション				
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)				
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)				
外形寸法(幅×奥行×高さ) *5		439.8mm × 722.0mm × 43.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず)				
		482.4mm × 816.0mm × 44.1mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)				

質量(最小 *4 /最大)		15.3kg / 21.2kg (レール含む)				
電源		標準搭載なし(セレクトラブルオプション) AC 電源ユニット(TN8181-121T,122T) 460W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)				
消費電力(100V 最大構成時、25℃、高負荷時)		442VA/439W	492VA/488W	393VA/391W	582VA/578W	529VA/525W
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)		630VA/625W	663VA/658W	564VA/560W	691VA/686W	726VA/721W
消費電力(200V 最大構成時、25℃、高負荷時)		438VA/435W	487VA/483W	389VA/387W	576VA/572W	523VA/520W
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)		623VA/619W	656VA/652W	558VA/554W	684VA/679W	719VA/714W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率(W/GTOPS) *7		対象外 *6				
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	54.1dB	56.3dB	49.7dB	60.3dB	58.4dB
温度/湿度条件		動作時: 5~40℃(オプション適用時: 5~45℃, 構成制限あり), 保管時: -10~55℃ 動作時: 20~80%, 保管時: 20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)				
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチラックレール, フロントベゼル				
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter				
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 6.7(x86_64)以降, Red Hat® Enterprise Linux® 7.2 以降				
	VMware	VMware ESXi™ 5.5 Update 3, VMware ESXi™ 6.0 Update1				

*1: 内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVDSuperMULTI を全システムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付 DVD-ROM をシステムで最低 1 式は必ず手配してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 6.0 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

*4: 動作可能な最小構成(1x CPU, 2x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, LOM カード)

*5: 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「防塵キット・防塵フィルター」の項を参照してください。

*6: 省エネ法(2011 年度基準)の規制対象外です。

*7: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

製品環境諸元一覧

国際エネルギー効率計画基準への適合 (Y/N)		適合予定				
低電力モード消費電力(W)		83.6	65.6	64.1	86	66.2
グリーン購入法特記事項(2016年2月閣議決定)		対象外				
省エネ法関連特記事項		省エネ法規制対象外 *1				
リサイクル設計 (Y/N)		Y				
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N				
	使用箇所	-				
リサイクル関連特記事項		25g以上の本体樹脂部品の一部に材料表示				
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		- (紙媒体の添付無し)				
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDOs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)		Y				
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)		N				
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N				
梱包材へのPVCの不使用 (Y/N)		Y				

*1: 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011年度目標基準)規制対象外です。

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3510d				
形名		/2690	/2697	/2697A	/2698	/2699
形番		TN8100-2397T	TN8100-2398T	TN8100-2399T	TN8100-2400T	TN8100-2401T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2697v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2697Av4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2698v4	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2699v4
	動作周波数	2.60GHz	2.30GHz	2.60GHz	2.20GHz	2.20GHz
	標準搭載数/最大搭載数	1/2				
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	35MB	45MB	40MB	50MB	55MB
	コア数/スレッド数(T)(1CPU)	14C/28T	18C/36T	16C/32T	20C/40T	22C/44T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 (4GB/s)				
	インテル®バーチャライゼーショ ン・テクノロジー	対応				
	インテル®ハイパー・スレディ ング・テクノロジー	対応				
インテル®ターボ・ブースト・テク ノロジー	対応					
チップセット		インテル® C612 チップセット				
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), TSV Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB)				
	搭載メモリ	DDR4-2400 Registered DIMM (4/8/16/32GB), DDR4-2400 TSV Registered DIMM (64GB)				
	最大動作周波数	2400MHz				
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)				
	メモリスベアリング	対応				
	メモリモラーリング	対応				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-			
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 16TB (8x 2TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), 2.5 型 SSD: SATA 12.8TB (8x 1.6TB), SAS 3.2TB (8x 400GB)			
		ホットスワップ	対応			
	インターフェース規格と RAID 構 成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)				
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1				
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2				
	拡張ベイ	-				
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザカード手配で、PCI Express 3.0(x16 レーン, x16 ソケット)に変更が可能)				
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB				
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200				
標準インターフェース		5x USB3.0 *3 (2x 前面(TypeA), 2x 背面(TypeA), 1x 内部(TypeA)), 3x USB2.0 *3 (2x 背面(TypeA), 1x 内部(Box 10pin)), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面), 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (4x 1000BASE-T, 2x 10GBASE-T もしくは 2x 1000BASE-T + 2x 10GBASE-SFP+の LOM カードを選択必須)				
キーボード・マウス		オプション				
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)				
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)				
外形寸法(幅×奥行×高さ) *5		439.8mm × 722.0mm × 43.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず)				
		482.4mm × 816.0mm × 44.1mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)				

質量(最小 *4 /最大)		15.3kg / 21.2kg (レール含む)			
電源		標準搭載なし(セレクトابلオプション) AC 電源ユニット(TN8181-121T,122T) 460W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)			
消費電力(100V 最大構成時、25℃、高負荷時)	585VA/581W	603VA/599W	603VA/599W	575VA/571W	603VA/599W
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)	747VA/742W	752VA/746W	751VA/745W	742VA/736W	758VA/753W
消費電力(200V 最大構成時、25℃、高負荷時)	579VA/575W	597VA/593W	597VA/593W	569VA/565W	597VA/593W
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)	740VA/735W	744VA/739W	743VA/738W	734VA/729W	751VA/745W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率(W/GTOPS) *7	対象外 *6				
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	60.3dB	61.1dB	60.3dB	61.1dB
温度/湿度条件		動作時: 5~40℃(オプション適用時: 5~45℃、構成制限あり)、保管時: -10~55℃ 動作時: 20~80%、保管時: 20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
主な添付品		スタートアップガイド、保証書、ワンタッチラックレール、フロントベゼル			
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter			
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 6.7(x86_64)以降、Red Hat® Enterprise Linux® 7.2 以降			
	VMware	VMware ESXi™ 5.5 Update 3, VMware ESXi™ 6.0 Update1			

*1: 内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVDSuperMULTI を全システムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付 DVD-ROM をシステムで最低 1 式は必ず手配してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 6.0 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

*4: 動作可能な最小構成(1x CPU, 2x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, LOM カード)

*5: 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「防塵キット・防塵フィルター」の項を参照してください。

*6: 省エネ法(2011 年度基準)の規制対象外です。

*7: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

製品環境諸元一覧

国際エネルギー計画基準への適合 (Y/N)		適合予定				
低電力モード消費電力(W)		66	67.1	67.3	66.6	67.5
グリーン購入法特記事項(2016年2月閣議決定)		対象外				
省エネ法関連特記事項		省エネ法規制対象外 *1				
リサイクル設計 (Y/N)		Y				
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック	N				
	材の使用 (Y/N)					
	使用箇所					
リサイクル関連特記事項		25g以上の本体樹脂部品の一部に材料表示				
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		- (紙媒体の添付無し)				
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDOs, (PBDEs))の 不使用 (Y/N)		Y				
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)		N				
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N				
梱包材へのPVCの不使用 (Y/N)		Y				

*1: 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011年度目標基準)規制対象外です。